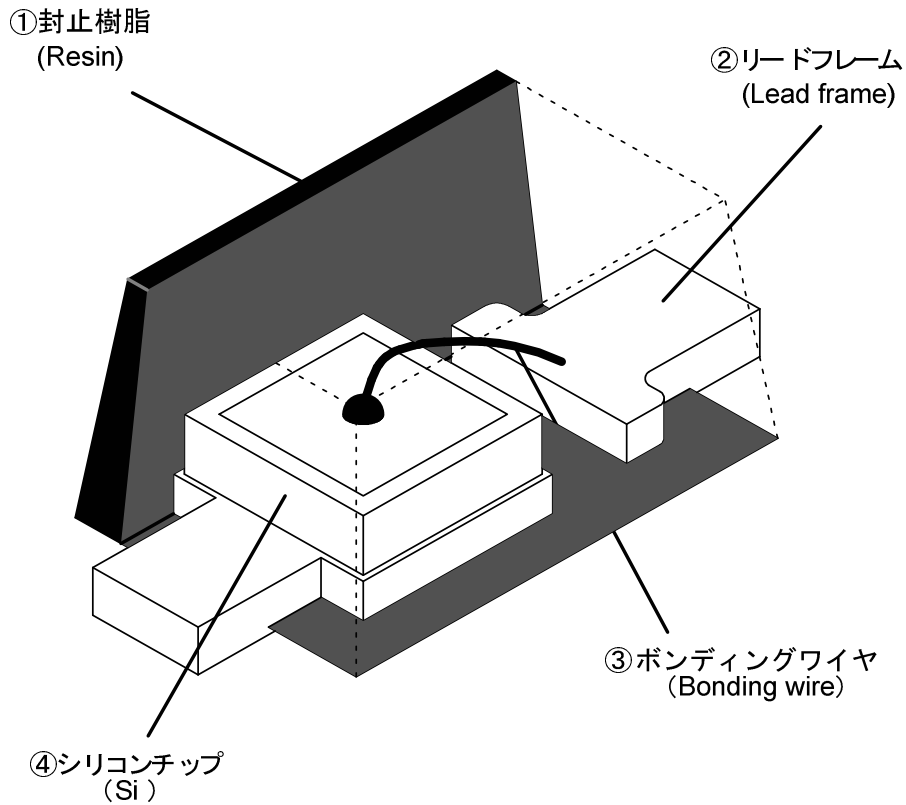


SOD-523 構造図
SOD-523 Perspective

RoHS対応品
RoHS Compliance



項目 Item	材料 Material	備考 Note
封止樹脂 Resin	エポキシ樹脂 Epoxy resin	難燃グレード / Flammability rating UL94V-0
リードフレーム Lead frame	Fe-Ni系 Fe-Ni alloy	
端子処理 Lead plating	鉛フリーはんだメッキ Lead(Pb) free solder plating	
ボンディングワイヤ Bonding wire	Au	
シリコンチップ Si	Si	

捺印表示 Marking	レーザー Laser marking
-----------------	-----------------------

ダイアタッチは金共晶接合
Au eutectic alloy is used for die attachment.